

中国电子学会电子制造与封装技术
分会会刊
中国半导体行业协会封装分会会刊

电子与封装

Dian Zi Yu Feng Zhuang

2001年创刊(月刊)

2010年9月第10卷第9期
(总第89期)

2010年编委会成员名单

顾 问: 俞忠钰 王阳元 许居衍

郑敏政 杨玉良 余寿文

名誉主任: 毕克允

主任: 张树丹

副主任: 武祥 张蜀平 王红

关白玉 孙锋 王新潮

石明达 高尚通

委员: 马彦生 王家楫 沈卓身

贾松良 秦会斌 刘胜

庄奕琪 陶建中 丁荣峰

于宗光 赵勃 许维源

魏建中 肖胜利 韩江龙

徐忠华 张小健 郑兴利

主管: 中华人民共和国工业和信息化部

主办: 中国电子科技集团公司

第五十八研究所

出版发行: 《电子与封装》杂志社

社长: 陶建中

副社长: 赵勃

主编: 赵勃(兼)

本期责编: 余炳晨

编辑: 王虹麟 赵莹

目次

CONTENTS

封装、组装与测试

1 倒装焊器件的密封技术 李欣燕, 李秀林, 丁荣峰

5 Ka波段100W固态功率合成器 徐建华, 蔡昱, 汪珍胜, 等

电路设计

8 一种DSP用数模混合型锁相环设计 王澧, 王一竹

14 降压型转换器的下功率管过流保护电路设计

..... 包维佳, 龚敏, 陈昶

19 UART波特率发生电路设计 赵琳娜, 赵煌, 李红征

24 基于CPLD的ARINC429总线接口系统设计

..... 屈凌翔, 单悦尔, 杨兵

28 CMOS集成电路闩锁效应抑制技术 董丽凤, 李艳丽, 王吉源

31 GaAs单片二极管双平衡混频器 陈坤, 彭龙新, 李建平

微电子制造与可靠性

34 工艺过程中生瓷带收缩问题研究 胡进, 司建文, 李华新

38 0.5μm有源区腐蚀工艺的正交优化

..... 秦永伟, 赵金茹, 王春栋, 等

41 先进相移掩模(PSM)工艺技术

..... 彭力, 陈友篷, 尤春, 等

《电子与封装》合作委员会成员

天水华天科技股份有限公司

宜兴钟山微电子封装有限公司

东荣电子有限公司

威讯半导体技术(上海)有限公司

福建闻航电子有限公司

铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司

绍兴旭昌科技企业有限公司

编辑部: 无锡市惠河路5号(208信箱)

邮编: 214035

电话: 0510-85860386

传真: 0510-85802157

上海联络处: 上海市裕德路168号徐汇商务大厦
1613室

电话: 021-33500374

传真: 021-33500374

E-mail: 58icep@gmail.com

刊 号: ISSN 1681-1070
CN 32-1709/TN

广告经营许可证: 3202010530010

印 刷: 无锡市人民印刷厂有限公司

发行范围: 国内外公开发行

出版日期: 2010年9月20日

网 址: <http://www.ep.org.cn>

E-mail: ep.cetc58@163.com

定 价: 8元

《电子与封装》编辑部声明

为适应我国信息化建设, 扩大本刊及作者知识信息交流渠道, 本刊已被CNKI中国期刊全文数据库、“万方数据-数字化期刊群”、电子科技文献数据库、“中文科技期刊数据库(全文版)”等数据库收录。其作者文章著作权使用费与本刊稿酬一次性给付。如作者不同意文章被收录, 请在来稿时向本刊声明, 本刊将做适当处理。



产品应用与市场

46 基于FPGA的OFDMA调制解调系统设计与实现

.....崔丽珍, 王慧琴, 马勇

信息报道

SEMICON Taiwan 2010推出50场产业技术论坛与发布会 (4)

2010电子封装技术与高密度封装国际会议在西安举行 (23)

SiGe半导体推出采用小型QFN封装的

更高效第二代WiMAX功率放大器

(45)



EMC市场总监: 叶如龙 E-mail: 0510EMC@chuangda-e.com.cn
(江苏省半导体行业协会 副秘书长) EMC博客: <http://wbd51.blog.163.com>
地址: 无锡市新区城南路201-1号 电话: 0510-82239888 85380688
手机: 13701510789 传真: 0510-85366909 邮箱: 214288
网址: <http://www.chuangda-e.com.cn>

[期刊基本参数] CN32-1709/TN * 2001 * m * 16 * 48 * zh + en * p * ¥8.00 * 4000 * 12 * 2010-09

the associational journal of
CSIA-Package & Assembly Branch
&CIE-CEPS

Electronics & Packaging

Monthly

Vol. 10 No. 9
Sep. 2010

Advisors: Yu Zhong-yu Wang Yang-yuan
Xu Ju-yan Zheng Min-zheng
Yang Yu-liang Yu Shou-wen

Director in Honor: Bi Ke-yun

Director: Zhang Shu-dan

Vice-directors: Wu Xiang Zhang Shu-ping
Wang Hong Guan Bai-yu
Sun Feng Wang Xin-chao
Shi Ming-da Gao Shang-tong

Supervised by

Ministry of Industry and Information
Technology of China

Sponsored by

CETC58

Published by Electronics & Packaging

President: Tao Jian-zhong

Vice-president: Zhao Bo

Editor in Chief: Zhao Bo

Editor in Charge: Yu Bing-chen

Editor: Wang Hong-lin Zhao Ying

Editing Office:

P. O. Box 208
No. 5 Huihe Road, Wuxi,
P. R. China (214035)
Tel: 0086-510-85860386
Fax: 0086-510-85802157

Marketing & Advertising Dept.:

Room 1613, Xuhui Commercial
Building, No. 168 Yude Road,
Shanghai, P. R. China (200030)
Tel: 0086-21-33500374
Fax: 0086-21-33500374

Periodical number: ISSN 1681-1070
CN 32-1709/TN

Printed by

Wuxi People Printing Factory

Website: <http://www.ep.org.cn>

E-mail: ep.cetc58@163.com

Price: 8 RMB

MAIN CONTENTS

Packaging & Assembly & Testing

- 1 Hermetically Sealed Construction and Technology of Flip-chip Device.....LI Xin-yan, LI Xiu-lin, DING Rong-zheng
5 Ka-band 100W Solid Power Combiner.....XU Jian-hua, CAI Yu, WANG Zhen-sheng, et al.

IC Design

- 8 A Digital-analogy Mixed PLL Design for DSP.....WANG Li, WANG Yi-zhu
14 An Integrated Over-current Protection for Low-side Switch in Buck Converter.....BAO Wei-jia, GONG Min, CHEN Chang
19 A Design of Baud-rate Generator for UART.....ZHAO Lin-na, ZHAO Huang, LI Hong-zheng
24 The Design of ARINC429 Bus-interface System Based on CPLD.....QU Lin-xiang, SHAN Yue-er, YANG Bing
28 Overview on the Prevention of Latch-up Effect in CMOS IC.....DONG Li-feng, LI Yan-li, WANG Ji-yuan
31 A GaAs Monolithic Diode Double-balanced Mixer.....CHEN Kun, PENG Long-xin, LI Jian-ping

Device Fabrication & Reliability

- 34 Drop Research of Constringency Problem in the Green Tape Craft Process.....HU Jin, SI Jian-wen, LI Hua-xin
38 Study of the Etching Technology in 0.5 Micro-island with Orthogonal Optimization Method.....QING Yong-wei, ZHAO Jing-ru, WANG Chun-dong, et al.
41 Advanced Phase Shift Mask Technology.....PENG Li, CHEN You-peng, YOU Chun, et al.

Products & Application & Market

- 46 Application of IFFT/FFT in OFDM Systems.....CUI Li-zhen, WANG Hui-qin, MA Yong